

Datenblatt Produkt FK 274 MI 247 V



Board Level Kühlkörper>Aufsteckkühlkörper

- universelle Aufsteckkühlkörper für die Bauform TO 218, TO 247, TO 248, SIP-Multiwatt und ähnliche
- integrierte Klammergeometrie zur sicheren Fixierung des Bauteils
- gewinkelte Ausführungen mit vergrößerter Oberfläche
- Modifikationen und Sonderausführungen nach Kundenvorgabe

Kenndaten

Material:

Kupfer (Cu)

für Transistor:

- TO 220
- TO 248
- SIP-Multiwatt
- TO 247
- TO 218

Breite:

23 mm

Höhe:

15 mm

Länge:

30 mm

Wärmewiderstand:

18,7 K/W

Oberfläche:

lötfähige Oberfläche

Ausführung:

mit Lötflanke für vertikalen Einbau

Materialstärke:

0,6 mm

Technische Zeichnung

18,7 K/W

